



Heute beginnt Technikkonferenz Intertech 2011 in Dornbirn – Auch kleines „Verpackungsangebot“ vorhanden

Messen / Veranstaltungen

Mittwoch, 18. Mai 2011

Von heute bis 20. Mai findet in Dornbirn, Vorarlberg, die 21. Intertech statt. Dornbirn ist jetzt einziger Veranstaltungsort der alle zwei Jahre durchgeführten Bodensee-Technikmesse, die früher im Wechsel mit St. Gallen und noch früher auch mit Friedrichshafen, Deutschland, durchgeführt wurde. In diesem Jahr präsentieren rund 300 Aussteller aus fünf Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Technik und Hightech. Darunter sind laut Ausstellerverzeichnis mit der Amsa Verpackung GmbH, der Kemapack GmbH Packmittelwerke und VSL Mehrwegverpackungssysteme GmbH drei Firmen aus dem Bereich Verpackung.

Gleichzeitig findet innerhalb der Intertech die Preventa mit Informationen zur Arbeitssicherheit statt. Laut Messeveranstalter Dornbirner Messe GmbH ist die Intertech der grösste Technologie-Treffpunkt der Region. Angesichts des Fachkräftemangels will der Messeveranstalter das Thema Recruiting ab dieser Intertech verstärkt behandeln und gezielt Impulse setzen, etwa durch Vernetzen der Hochschulen der Region mit den Unternehmen.

Dazu informieren an der Messe die Fachhochschule Vorarlberg, Fachhochschule Ostschweiz FHO St. Gallen, die HSR Hochschule für Technik CH-Rapperswil, die NTB - Interstaatliche Hochschule für Technik CH-Buchs, die FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen sowie das KMU-HSG Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen.

Link zur Messewebsite:

www.messedornbirn.at/intertech/